Lötzinn bleifrei, ø 1,0 mm, 250 g

- Flussmittelgefüllter Lötdraht für das Löten von Elektronik
- Homogene Benetzung der Lötstelle durch den Flussmittelkern aus Kolophonium
- Reduziertes Spritzverhalten für eine erhöhte Sicherheit des Anwenders
- und den Schutz des Werkstücks
- Halogenfrei und mit geringer Rauchentwicklung
- Geeignet für das Weichlöten bei niedrigen Temperaturen im maschinellen und im Handlötbereich

Zusammensetzung

Silber:	0,3 %
Kupfer:	0,7 %
Zinn:	99 %
Flussmittelanteil:	2,5 %,
Schmelzpunkt	217° C

Solder Lead-Free, ø 1.0 mm, 250 g

- *Flux-filled solder wire for soldering electronics*
- *Homogeneous wetting of the solder joint thanks to the rosin flux core*
- *Reduced spattering for increased user safety and protection of the workpiece*
- *Halogen-free and with low smoke emission*
- *Suitable for soft soldering at low temperatures in the automated and hand soldering area*

Composition

Silver:	*0.3 %*
Copper:	*0.7 %*
Tin:	*99 %*
Flux content:	*2.5 %*
Melting point:	*217° C*

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	02.06.2025	alw	LZ 1.0 250g - bleifrei LC	1/1
22.05.2026	fw	gepr.:	02.06.2025	alw		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
		Änderungen vorbehalten / *Subject to change*			40845	